Tabelle 8: Bodenmaterial der Klasse F3 (BM-F3), Baggergut der Klasse F3 (BG-3)

	Bodenmaterial o	ler Klasse	e F3 (BM	-F3), Bag	gergut d	er Klasse	F3 (BG-	3)		
		Eigenschaft der Grundwasserdeckschicht								
			ßerhalb v schutzbe		innerhalb von Wasserschutzbereichen					
	Einbauweise		un- günstig günstig		günstig					
			Sand	Lehm, Schluff, Ton	WSG	ill A	WSG III B		Wasser-	
					HSG III		HSG IV		vorranggebiete	
					Sand	Lehm, Schluff, Ton	Sand	Lehm, Schluff, Ton	Sand	Lehm, Schluff, Ton
			2	3		4		5	1	6
1	Decke bitumen- oder hydraulisch gebunden, Tragschicht bitumen- gebunden	+	+	+	+	+	+	+	+	+
2	Unterbau unter Fundament- oder Bodenplatten, Bodenverfesti- gung unter gebundener Deck- schicht	+	+	+	+	+	+	+	+	+
3	Tragschicht mit hydraulischen Bindemitteln unter gebundener Deckschicht	+	+	+	+	+	+	+	+	+
4	Verfüllung von Baugruben und Leitungsgräben unter gebunde- ner Deckschicht	+	+	+	-	_	+	+	+	+
5	Asphalttragschicht (teilwasser- durchlässig) unter Pflasterdecken und Plattenbelägen, Tragschicht hydraulisch gebunden (Dränbe- ton) unter Pflaster und Platten	-	+	+	-	-	_	+	+	+
6	Bettung, Frostschutz- oder Trag- schicht unter Pflaster oder Plat- ten jeweils mit wasserundurch- lässiger Fugenabdichtung	+	+	+	+	+	+	+	+	+
7	Schottertragschicht (ToB) unter gebundener Deckschicht	-	+	+	-	+	ı	+	+	+
8	Frostschutzschicht (ToB), Baugrundverbesserung und Unterbau bis 1 m ab Planum jeweils unter gebundener Deckschicht	_	_	+	_	_	_	_	_	+
9	Dämme oder Wälle gemäß Bauweisen A – D nach MTSE sowie Hinterfüllung von Bauwerken im Böschungsbereich in analoger Bauweise	+	+	+	_	-	+	+	+	+
10	Damm oder Wall gemäß Bau- weise E nach MTSE	_	+	+	_	+	_	+	+	+
11	Bettungssand unter Pflaster oder unter Plattenbelägen	_	_	_	-	_	-	_	-	_
12	Deckschicht ohne Bindemittel	_		_	_	_	_	_	_	_
13	ToB, Baugrundverbesserung, Bodenverfestigung, Unterbau bis 1 m Dicke ab Planum sowie Verfüllung von Baugruben und Leitungsgräben unter Deck- schicht ohne Bindemittel	-	_	_	-	-	_	_	-	_



Bodenmaterial der Klasse F3 (BM-F3), Baggergut der Klasse F3 (BG-3)											
		Eigenschaft der Grundwasserdeckschicht									
Einbauweise		außerhalb von Wasserschutzbereichen			innerhalb von Wasserschutzbereichen						
		un- günstig	günstig		günstig						
			Sand	Lehm, Schluff, Ton	WSG III A		WSG III B		Wasser- vorranggebiete		
					HSG III		HSG IV				
					Sand	Lehm, Schluff, Ton	Sand	Lehm, Schluff, Ton	Sand	Lehm, Schluff, Ton	
			2	3	4		5		6		
14	Bauweisen 13 unter Platten- belägen	-	_	+1	-	_	-	_	_	+1	
15	Bauweisen 13 unter Pflaster	_	_	+1	_	_	_	_	_	+1	
16	Hinterfüllung von Bauwerken oder Böschungsbereich von Dämmen unter durchwurzelbarer Bodenschicht sowie Hinterfüllung analog zu Bauweise E des MTSE	-	+2	+3	-	+2	-	+2	_	+2	
17	Dämme und Schutzwälle ohne Maßnahmen nach MTSE unter durchwurzelbarer Bodenschicht	-	_	+4	_	-	_	_	-	+4	

¹ Zulässig, wenn Antimon ≤ 10 μg/l, Blei ≤ 390 μg/l, Cadmium ≤ 10 μg/l, Chrom, ges. ≤ 440 μg/l, Kupfer ≤ 270 μg/l, Molybdän ≤ 55 μg/l, Nickel ≤ 230 μg/l, Vanadium ≤ 700 μg/l, Zink ≤ 1 300 μg/l, MKW ≤ 230 μg/l, PCB, ges. ≤ 0,02 μg/l, Chlorphenole ≤ 82 μg/l, Chlorbenzole ≤ 1,9 μg/l und Tributylzinn-Kation ≤ 500 μg/kg.



 $^{^2}$ Zulässig wenn "K", Nickel \leq 180 µg/l, Zink \leq 1 500 µg/l und Tributylzinn-Kation \leq 500 µg/kg.

 $^{^3}$ Zulässig wenn "K" und Tributylzinn-Kation \leq 500 µg/kg.

 $^{^4}$ Zulässig, wenn Antimon ≤ 10 μg/l, Molybdän ≤ 55 μg/l, Chlorbenzole, ges. ≤ 2,0 μg/l, PCB, ges. ≤ 0,02 μg/l und Tributylzinn-Kation ≤ 500 μg/kg.